**苯基乙烯基硅油RH-SP703-2**

**主要组份：** 含乙烯基苯基的线性聚硅氧烷

**性能指标：**

外观： 无色透明至淡黄色透明液体。

粘度：（28℃，mPa.s）：1500-2000

挥发份（150℃/3h）：≤1.0%

折光率：1.5250-1.5400

乙烯基含量(wt%)：1.7-2.0%

**特性：**

含有端侧乙烯基，较低粘度，方便胶水调配。具有较好的反应活性，与其它成分配伍使用，可以达到提高韧性的效果。

**用途：**

LED以及电子电气元件的灌封：与含氢苯基硅树脂、乙烯基苯基硅树脂一起，制作低硬度的LED灌封胶或硅凝胶，固定电子元件等，有很高的透光率。

**注意事项：**

 贮存于阴凉处，贮存期为1年。此类产品属非危险品，可按一般化学品运输。

须密封保存，开封后未使用完仍须盖封，避免接触空气中的湿气。

避免接触N、P、S、及铅、锡、镉、汞及重金属，以防造成硬化不完全或不能硬化的情况。

**包装规格：**

10KG/桶

浙江润禾有机硅新材料有限公司

 新材料技术部